



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2024-010

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	民生证券李哲、周晓萌、唐梦涵；易方达李凌霄、邓佳琦、田佳；博时基金何坤、曾鹏；长江证券倪蕤、王泽罡、罗聪；中泰证券张军霞、游凡、杨旭、冯光亮；华泰证券吕兰兰、魏靖松、陈晨、余熠；财通基金唐家伟；东方证券朱茜；银华基金方建；国信电子胡剑、叶子；广发基金张世杰；方正证券刘嘉元、唐巍、徐凡；东北证券武芄睿；东方财富电子王佩麟、李双亮；光大证券冷昊、李佳琦；申万菱信付娟、张欣；天风证券杜珂、赵博源；东吴证券谈沂鑫、张浩佳；海通证券童胜；泰康资产张耀伟、刘宁；中邮证券傅昌鑫、翟一梦；浙商证券徐琛奇；华创证券丁祎；华西机械徐一凯；招商基金王建滢；西南机械杨云杰；景顺长城程振宇；富国基金杨栋；嘉实基金谢泽林、孟丽婷；恒盈富达资管吴超；长盛基金许利天；英大资产巩显峰；恒复投资刘强；建信基金杨荔媛；华夏久盈资管杨子霄；天弘基金王帅；摩根士丹利李子扬；交银施罗德于畅；东方基金梁忻；德邦基金史彬；翀云投资邹晨；天治基金顾申尧；汇丰晋信陈平、韦钰；凯恩投资陈若伊；长信基金沈佳；美阳投资胡智敏；君康人寿宋强磊；太平洋机械崔文娟；兴业银行邹刚；工银安盛资管林高凡；北京泽铭投资单河；人寿保险方军平；平安基金康子冉；汇华理财王国强；九泰基金赵万隆；乾锦豪（深圳）资管曹棋；上海禾升投资陈鹏宇；航长投资麦浩明；北京钜沣资本周焕博；西藏源乘投资曾尚；融



	通基金任涛；凯丰投资童帅；上海晨燕资产沈璐等 202 余人（排名不分先后）
时间	2024 年 10 月 24 日
地点	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、显示事业群总经理、新能源事业群总经理：刘荣华先生 副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 财务负责人：游丽娟女士 上海精测投融资总监：李国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司 2024 年第三季度主要经营情况介绍。</p> <p>A：2024 年第三季度，公司实现营业收入 70,959.54 万元，较上年同比增长 63.35%；实现归属上市公司股东的净利润 3,241.32 万元，较上年同比增长 231.25%。2024 年 1-9 月公司实现营业收入 183,063.84 万元，较上年同比增加 18.50%；实现归属上市公司股东的净利润 8,224.11 万元，较上年同比增长 752.58%。</p> <p>Q2：公司在手订单情况如何？</p> <p>A：截至《2024 年第三季度报告》披露日，公司取得在手订单金额总计约 31.68 亿元，其中显示领域在手订单约 8.31 亿元、半导体领域在手订单约 16.90 亿元、新能源领域在手订单约 6.46 亿元。</p> <p>Q3：公司显示检测领域发展现状如何？</p> <p>A：在显示测试领域，不断突破创新，积极调整产品结构，加大了面板中、前道制程设备、智能和精密光学仪器以及 OLED、Micro-OLED 等新型显示产品研究开发力度，进一步提高海外核心客户的扩展力度；同时，公司不断优化内部管理水平，持续提升精益生产管理能力和加强成本控制。报告期内，公司在显示测试领域综合竞争力以及行业地位得到进一步提高，显示板块实现销售收入 49,251.18 万元，较上年同期增长 55.96%；2024 年</p>



1-9 月公司在整个显示板块实现销售收入 126,827.50 万元，较上年同比增加 20.54%。

Q4：公司半导体检测领域发展现状如何？

A：在半导体测试领域，公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，随着公司研发投入进入收获期，无论是技术、产品，还是市场方面均取得了重大进展，公司膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，竞争优势明显。目前公司核心产品已覆盖先进制程，膜厚产品、OCD 设备以及电子束缺陷复查设备已取得先进制程重复性订单；截至《2024 年第三季度报告》披露日，公司关于先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备已完成交付。报告期内，公司在半导体板块实现销售收入 17,967.54 万元，较上年同期增长 108.36%；2024 年 1-9 月公司在整个半导体板块实现销售收入 40,796.73 万元，较上年同比增长 95.33%。

Q5：2024 年 1-9 月公司研发投入情况如何？

A：2024 年第三季度，公司继续加大战略研发投入，不断优化产品和客户构成，强化产品升级并加强研发创新，各项业务均取得了较大的突破和进展，公司研发投入较去年同期增长 1,528.17 万元，2024 年 1-9 月公司研发投入 47,434.15 万元，较去年同期增长 2,296.33 万元。

Q6：公司关于先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备进展如何？

A：公司于 2023 年 8 月 12 日披露《关于签订日常经营性重大合同的公告》（公告编号：2023-105），公司与客户签订关于先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备正式订单。截至目前，该设备已完成交付。

Q7：公司以公开摘牌方式参与江苏芯盛智能科技有限公司部分股权转让，对公司有何影响？



	<p>A: 江苏芯盛智能科技有限公司（以下简称“芯盛智能”）是存储国产化的领先企业，拥有丰富的芯片与存储产品开发测试经验，及行业领先的端到端国产化经验。公司受让芯盛智能部分股权有利于推动国产化测试装备在国产化存储领域的应用与产业化，通过协同开发、产业落地等方式，打破芯片产品研发与测试装备研发的行业壁垒，构筑差异化竞争性优势，进一步增强公司在半导体测试领域的优势，加速已有产品的商业化推进，增强产品结构。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 24 日